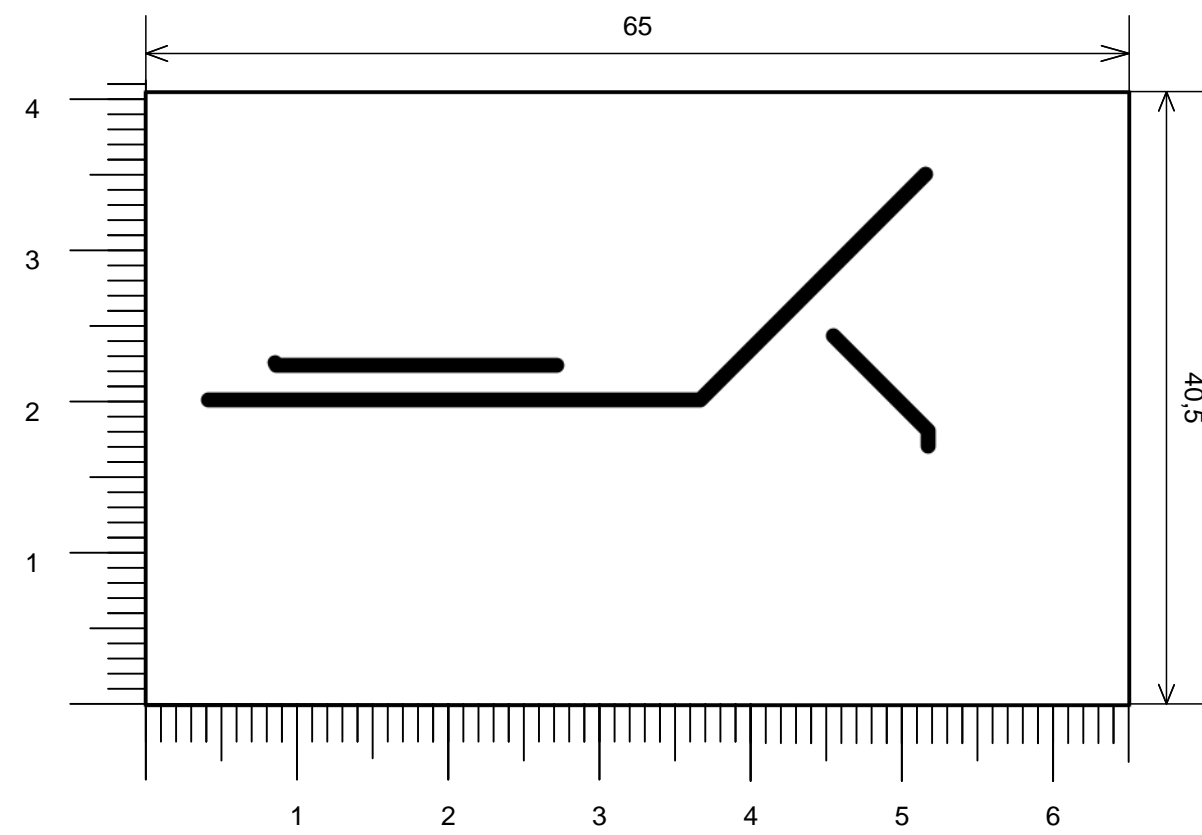


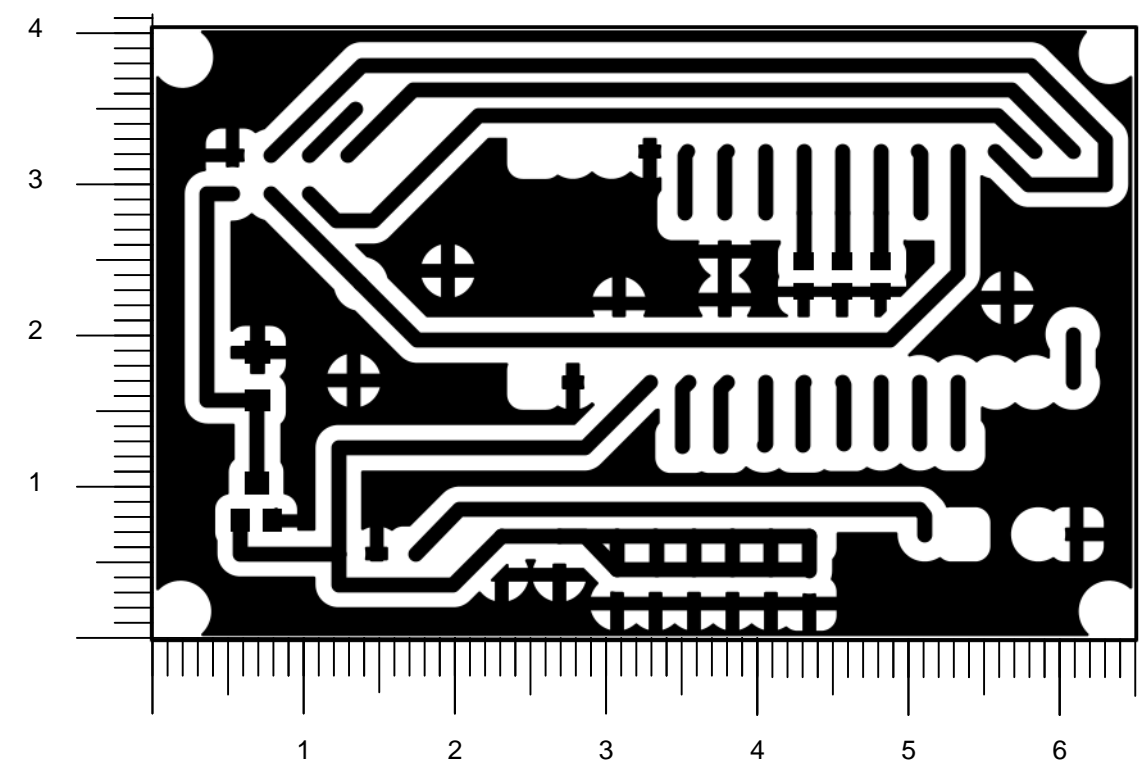
ГУИР.400201.025 ЭЗ

ГУИР.400201.025 ЭЗ							
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Гриненко				У		
Пров.	Некревич				Лист	Листов	1
Т. контр.	Некревич				ЭВМ, гр. 050502		
Реценз.							
Н. контр.	Стракович						
Уте.	Никольшин						

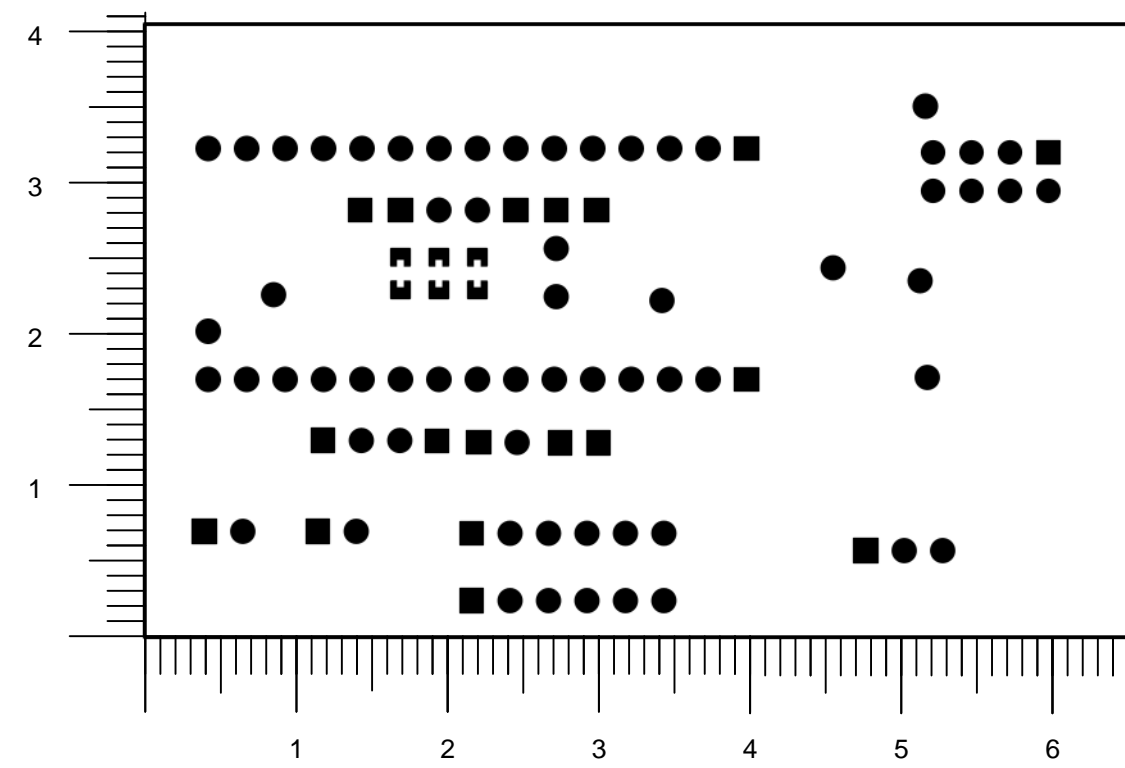
Проводящий слой верхней стороны платы устройства управления



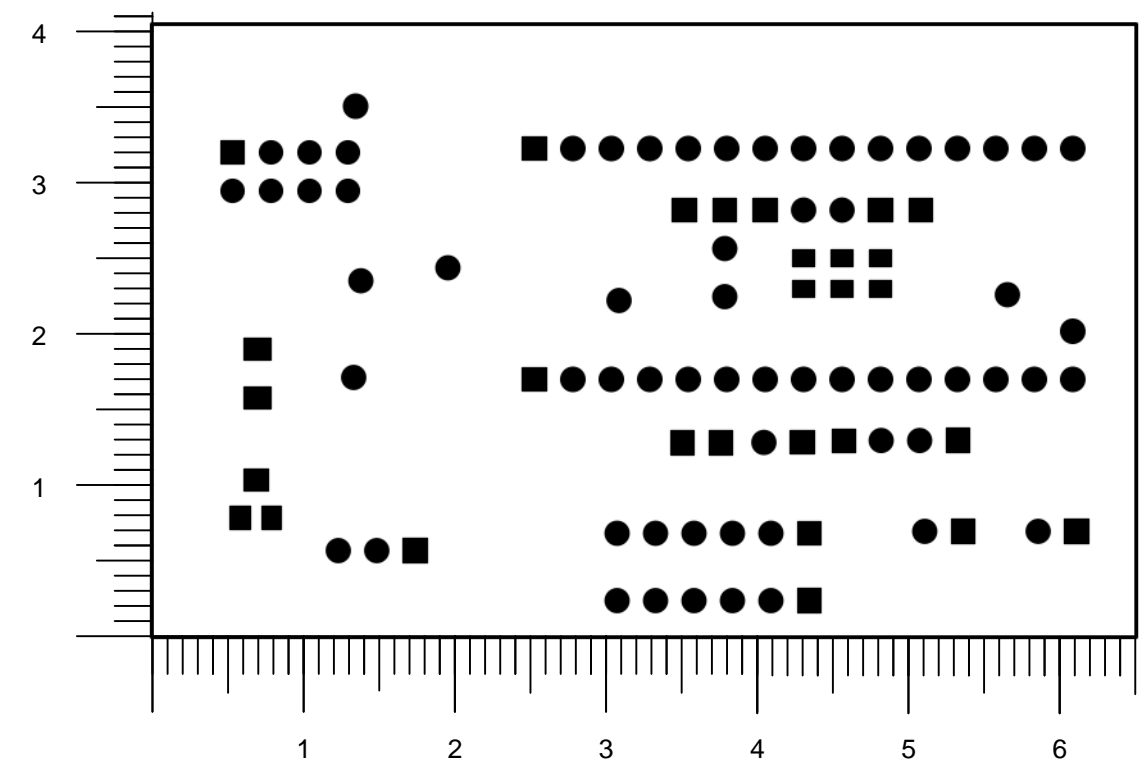
Проводящий слой нижней стороны платы устройства управления



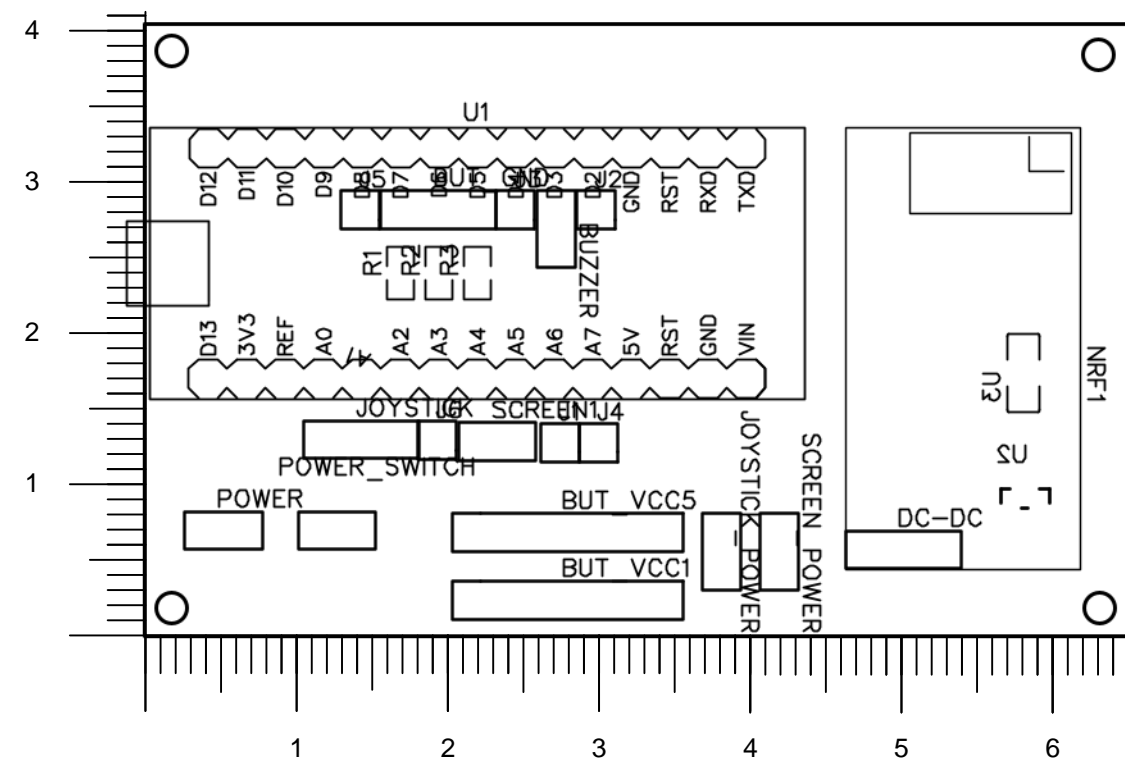
Слой паяльной маски верхней стороны платы устройства управления



Слой паяльной маски нижней стороны платы устройства управления



Маркировочный слой верхней стороны платы устройства управления



- \*Размеры для справок.
- Шаг координатной сетки 1 мм.
- Толщина текстолита 1,5 мм.
- Диаметр отверстий под элементы 1 мм.
- Диаметр отверстий для крепления платы 2,5 мм.
- Ширина дорожек 1 мм.
- Плату изготовить УФ методом.
- Монтаж выполнять согласно схеме электрической принципиальной.

ГУИР.400201.025 МЭ							
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Гриненко				У		2:1
Пров.	Некревич				Лист	Листов	1
Т. контр.	Некревич				ЭВМ, гр. 050502		
Реценз.							
Н. контр.	Стракович						
Уте.	Никольшин						